

论坛二十九. 电接触材料论坛

分会主席：王达武、邵文柱、柏小平

单元 29-1: 10 月 9 日下午

主持人：邵文柱

地点：B0-18

13:30 福达宣传片观看

13:45 与会专家介绍

13:55 分论坛主席发言

14:20-15:10 29-01

低压电器用电接触材料设计及其服役性能研究

邵文柱

哈尔滨工业大学

15:10-15:30 29-02

有机物型温度保险丝用电接触材料发展现状

万岱、缪仁梁、罗宝峰、宋林云、鲁香粉、张亚萍
浙江福达合金材料科技有限公司

15:30-15:50 茶歇

15:50-16:20 29-03

银合金的氧化行为与机理

吴春萍

中南大学

16:20-16:50 29-04

层状复合电接触支撑新材料

包仲南

瓯锃科技温州有限公司

16:50-17:30 29-05

大容量直流接触器用铜基石墨烯复合触头材料的制备

余贤旺

浙江冶金研究院

单元 29-2: 10 月 10 日上午

主持人：柏小平

地点：B0-18

08:30-09:10 29-06

电弧侵蚀特征与电接触失效机理的研究

任万滨

哈尔滨工业大学

09:10-09:50 29-07

环保新型 MAX 相增强银基电接触材料

丁健翔

安徽工业大学

09:50-10:30 29-08

高导高强铜及铜合金棒线丝材及其应用

吴斌

陕西斯瑞扶风先进铜合金有限公司

10:30-10:45 茶歇

10:45-11:25 29-09

一种高电压大电流服役条件下的银氧化铜材料的研究

颜小芳

浙江福达合金材料科技有限公司

单元 29-3: 10 月 10 日下午

主持人：柏小平

地点：B0-18

14:00-14:30 29-10

旋转喷涂沉积高强度 Ag 涂层的载流摩擦行为及磨损机制

杜杰彬

暨南大学

14:30-15:00 29-11

题目（宋体、五号、加粗）

黄光临

温州聚星科技股份有限公司

15:00-15:30 29-12

电接触材料应用端常见问题及发展趋势探讨

易磊

厦门宏发电声股份有限公司

15:30-15:50 茶歇

16:00 颁奖仪式

17:00 分论坛主席发言